製品仕様書	No, IS-	9890X 来歷/REV. /0
PRODUCT SPECIFICATION	頁	1/4
標 題 : 9890S/989*Bシリーズ 1.25 mmピッチ ボード トゥ ボード コネクタ	制定年月日 ISSUE DATE	3-29-'04
SUBJECT: SERIES 9890S/989 ★B 1.25 mm pitch board to board connector	改訂年月日 REVISED DATA	4-22-11

#### 1. 適用範囲

本仕様書は,イリソ電子工業株式会社製 9890S/989\*B シリーズ 1.25 mmピッチボード トゥ ボード コネカタに関する仕様及び性能上の 必要事項について規定する。

### 形状、寸法及び材質

構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図面による。 (鉛フリーめっき品に適用する)

適合ソケット: IMSA-9890S-\*\*(K,Z05)-T\* (DIP部品)

IMSA-9890S-\*\*(E~H,J,L,Z01,Z03,Z07~Z17,Z20)

-T\*(リフロー部品)

適合プラグ : IMSA-9890B-\*\*(A,B,G,H,Z02)-T\* (DIP 部品)

IMSA-9892B-\*\*(A,Z01)-T\* (DIP 部品)

<u>MSA-9892B-</u>\*\*(B,C,E,Z03,Z04,Z07~Z09)-T\*

(リフロー部品)

3. 定格

(1)最大定格電圧 : 125V(AC,DC)

(2)最大定格電流 : 1.0A

(3)使用温度範囲 -40~+105°C

#### 4. 試験環境

特に規定のある場合を除き性能試験は下記の環境条件にて行う。

常温 : 15∼35℃ : 25~85%RH 常湿

### 5. 特性

#### 5-1.電気的特性

### 1.Scope

This product specification is applied for IRISO ELECTRONICS CO.,LTD. series 9890S/989\*B 1.25 mm pitch board to board connector.

#### 2. Configurations dimensions and materials

See the product drawing attached. (Applied for Pb free plate product)

Applied Socket: IMSA-9890S-\*\*(K,Z05)-T\* (Dip product)

 $IMSA-9890S-**(E\sim H,J,L,Z01,Z03,Z07\sim Z17,Z20)$ 

-T\*(Reflow product)

Applied Plug : IMSA-9890B-\*\*(A,B,G,H,Z02)-T\* (Dip product)

IMSA-9892B-\*\*(A,Z01)-T\* (Dip product) **⚠** IMSA-9892B-\*\*(B,C,E,Z03,Z04,Z07~Z09)-T\*

(Reflow product)

3.Rating

(1)Maximum rating voltage: 125V (AC,DC)

(2)Maximum rating current: 1.0A

(3)Temperature range : -40~+105°C

### 4.Environmental condition

All performance test, unless otherwise specified, is taken

as per following environmental condition.

Ambient temperature : 15~35℃ Ambient humidity

: 25~85%RH

## 5.Performance

### 5-1. Electrical performances

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	接触抵抗	短絡電流 1mA、最大開放電圧 20mV、周波数 1kHz のローレベル	初期值: 40mΩ以下
-	Contact resistance	抵抗計にて測定する。	各試験後:60mΩ以下
		It shall be measured by the dry electric circuit specified	Initial : $40 \text{m} \Omega$ or below
		as follows; 1 mA, 20 mV, 1kHz frequency.	After each test: $60 \text{m} \Omega$ or below
2	耐電圧	隣接する極間にAC 250Vを1分間印加する。	絶縁破壊等異常のない事。
	Dielectric	AC 250 V shall be applied for one minute to between next	Should not have any changes.
	withstanding	terminals.	
	voltage		
3	絶縁抵抗	隣接する極間に DC 250V を印加し、測定する。	初期值:500MΩ以上
	Insulation	It shall be measured when 250V DC is applied to between next	Initial: $500 M\Omega$ or more
	resistance	terminals.	耐湿試験後:100MΩ以上
			After humidity test: $100M\Omega$ or more
4	外観	目視	有害となる割れ、剥がれ、ガタ
			変形、変色等のない事。
	Appearance	Visual	Should not have any flaw, scratch,
			discoloration and crushed.

5-2.機械的特性 5-2.Functional performance

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	コンタクトの保持力	コンタクトに25mm/分の速度で荷重を加え、コンタクトが	4.9N以上
		ハウジングより抜け始めるまでの荷重を測定する。	
	Contact retention	It shall be pulled to the contact at the speed of 25mm	4.9N or more.
	force	per minute, and measured the force when the contact	
		begins to remove from the housing.	
2	ポストの保持力	ポストに 25mm/分の速度で荷重を加え、ポストがベースより抜	4.9N以上
		け始めるまでの荷重を測定する。	
	Post retention	It shall be pushed to the post at the speed of 25mm per	4.9N or more.
	force	minute, and measured the force when the post begins to	
		remove from the base.	
3	挿抜力	ソケットとプラグを 25mm/分の速度で挿抜を行ない、	初期値にて/Initial (単極にて)
		この時の荷重を測定する。	挿入力: 2.45N以下/極
	Insertion/extraction	The socket and plug shall be mated and unmated	抜去力: 0.49N以上/極
	force	at the speed of 25mm per minute and measured the	(めっき仕様 9890S-TR の時 0.2N 以上/極)
		force of insertion and extraction.	Insertion force: 2.45N or below / terminal
			Extraction force: 0.49N or more / terminal (Plating spec 9890S-TR: 0.2N or more)

No.	IS-9890X	来歷/REV.	În	頁/Page	2/4	

4	挿抜耐久性	ソケットとプラグを 25mm/分の速度で 30 回繰り返し	60mΩ以下
		挿抜を行ない、試験後の接触抵抗を測定する。	
	Insertion/extraction	The socket and plug shall be mated and unmated	$60 \mathrm{m}\Omega$ or below
	endurance	30 times at the speed of 25mm per minute and measured	
		the contact resistance after the test.	
5	振動試験	コ初タを嵌合した状態にて、振幅 1.5 mm、振動周波数 10~55~10Hz	試験中1μs 以上の瞬断のない事。
		毎分の条件で嵌合軸を含むお互いに直角な3方向に各々2時間	試験後:60mΩ以下
	1	計6時間の振動を加える。試験中瞬断の有無を確認する。	
	Vibration test	試験後接触抵抗を測定する。	
		The connector mated is vibrated in the frequency range of	Discontinuity : $1 \mu s$ or below
		10~55~10Hz per minute and in the constant vibration	After the test : $60 \text{m} \Omega$ or below
		amplitude 1.5 mm. This motion is applied for period of	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		6 hours in one of 3 multilateral perpendicular directions	
		(X,Y,Z-axis) included mating axis. It shall be tested	
		the discontinuity of the contact current during the test and	
		measured the contact resistance after the test.	
6	衝擊試験	コ初タを嵌合した状態にて、治具に取付け、加速度490m/s <sup>2</sup> 、	試験中1μs 以上の瞬断の無いこと
		衝撃作用時間 11ms を X,Y,Z 方向の 6 面に各 3 回加える。 試験中	試験後:60mΩ以下
		瞬断の有無の確認及び、試験後接触抵抗を測定する。	
		The connector mated is installed in the machine. They	
	Shock test	are applied pulses 3 times to each 6 faces of 3 multilateral	Discontinuity : $1 \mu s$ or below
		perpendicular directions(X,Y,Z); in conditions as specified;	After the test : $60 \text{m} \Omega$ or below
		acceleration of 490m/s <sup>2</sup> and shock pulses for a duration of	
		11ms . It shall be tested the discontinuity of the contact	
		current during the test and measured the contact resistance	
		after the test.	

5-3 環境特性 5-3 Environmental performance

<u> 5-8</u>	3.環境特性	5-3.Environmental performance	
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	耐熱性	コネクタを嵌合した状態にて、温度 105±2℃の雰囲気中に 96 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。	60mΩ以下
	Heat resistance	The connector mated is exposed in the heat chamber 105±2℃ for	$60 \text{m} \Omega$ or below
		96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	
2	耐湿性	ュネクタを嵌合した状態にて、温度 60±2℃、相対湿度 90~95%RH の	60mΩ以下
		雰囲気中に96時間放置し放置後接触抵抗を測定する。	
	Humidity	The connector mated is exposed in the humidity chamber $60\pm2\%$ ,	$60 \mathrm{m}\Omega$ or below
		90~95%RH for 96 hours. It shall be measured the contact	
		resistance after the test.	
3	塩水噴霧試験	コネクタを嵌合した状態にて、槽内温度35±2℃、濃度5±1%の塩水	60mΩ以下
		噴霧中に48時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を測定する。	
	Salt spray test	The connector mated is exposed in the salt spray chamber	$60 \mathrm{m}\Omega$ or below
		$35\pm2^{\circ}$ C, $5\pm1\%$ salt density for 48 hours. It shall be measured	
		the contact resistance after the test.	
4	SO <sub>2</sub> ガス試験	コ初タを嵌合した状態にて、温度 40±2℃、相対湿度 75%RH、濃度	60mΩ以下
		10±3ppm.の雰囲気中に96時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。	
	SO <sub>2</sub> gas test	The connector mated is exposed in the $SO_2$ gas chamber $40\pm2^{\circ}\mathbb{C}$ ,	$60 \mathrm{m}\Omega$ or below
		75%RH 10±3ppm for 96 hours. It shall be measured the contact	
	TT 0 18 - 5 NEA	resistance after the test.	
5	H <sub>2</sub> Sガス試験	コネクタを嵌合した状態にて、温度 40±2°C、相対湿度 75%RH、濃度	<b>60</b> mΩ以下
	II C man toot	3±1ppm の雰囲気中に96時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。	00 0 1 1
	H <sub>2</sub> S gas test	The connector mated is exposed in the H <sub>2</sub> S gas chamber $40\pm2^{\circ}$ C,	$60 \mathrm{m}\Omega$ or below
		75%RH 3±1ppm for 96 hours. It shall be measured the contact	
6	冷熱衝擊試験	resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて下図の温度条件を 1 サイクルとして 10 サイクル実施し、	ao ONT
0	们然 <b>图</b> 拿码款	対験後接触抵抗を測定する。	60mΩ以下
	Thermal	The connector mated is exposed 10 cycles in the following	60mΩ or below
	shock test	temperature. It shall be measured the contact resistance after	oomsz or below
		the test.	
		+85± 2°C	
		30min	
		Ambient	
		常温 temperature	
		30min	
		77.1.0%	
		-55± 3 °C	
		←— 1cycle ———>	

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
7	温湿度サイクル試験	コネクタを嵌合した状態で下図の温湿度条件を1サイクルとして	60mΩ以下
-	TT: 3:4	10サイクル実施し、試験後接触抵抗を測定する。	
	Humidity Resistance	The connector mated is exposed 10 cycles in the following conditions. It shall be measured the contact resistance after	$60 \mathrm{m}\Omega$ or below
	(cycling)	the test.	
		+80±2℃	
		90~95%RH	
		-20±3℃	
		1 cycle	

5-4.その他の特性		5-4.Other performance	
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	半田付け性	コネクタの半田付け部をフラックスに浸漬した後、245±5℃の	浸した面積の 95%以上に半田が むらなく
		$Sn-Ag-Cu$ 系の鉛フリー槽に $3\pm0.5$ 秒浸す。	付着する事。
	Solderability	The terminal of connector shall be put into the flux and dipped	Solder shall be covered 95% or more of the
		into Pb free solder bath (Type of Sn-Ag-Cu) $245\pm5$ °C, $3\pm0.5$ s.	area that is dipped into the solder bath.
2	半田耐熱性	下記条件にて、半田耐熱試験を行う。	端子のガタ、割れ等異常のない事。
	Resistance to	The connector shall be tested resistance to soldering heat in	Should not have any flaw, scratch and
	soldering heat	the following conditions.	crack.
		(1) リフロー部品の場合/In case of Reflow product.	
		リフロー回数/Number of reflow:2回/2 times	
		240°CMAX(ピーク温度): 9890S 及び 9892B PA46 品に適用	
		250℃MAX(ピーク温度): 9890S PA6T, 及び 9892B LCP 品に適用	
		(Peak temperature)	
		(30s)	
		200°CMIN.	
		(90s)	
		(予熱 150~180℃)	
		(pre-heat: from 150 to 180°C)	
		・温度は製品上面の温度とする。	
		The temperature shall be measured on the surface of the product.	
		(2)手半田 の場合/ In case of manual soldering.	
		半田鏝温度 / temperature : 350±5℃	
		浸漬時間 / time : 3±0.5s	
		基板厚/thickness : t=1.6 mm	
		(3)ディップ部品の場合 / In case of Dip product.	
		半田槽温度 / temperature : 260±5℃	
		時 間 / time : 5±0.5s	
		基板厚/thickness : t=1.6 mm	

# 6. 使用上の注意

- ・嵌合について
- 挿入の際、こじる事の無い様にゆっくりと嵌合して下さい。
- ・接続方法について

コネクタのみで基板の固定は行なわないで下さい。 使用の際、コネクタの実装位置に近い位置で、必ず基板を ビスにて確実に固定して下さい。

コネクタに掛かる加速度は、セット組立品に於いても 43.12m/s<sup>2</sup>以下とする事。 (共振振動が加わらない事。)

### 7.保存保管条件

室温で-10~+40℃の温度、75%以下の相対湿度で保管してください。

## 6.Attention of using connector

·Mating of connector

When the connector is mating, connector shall not be twisted, and then mated it slowly.

· Connect of connector

It shall not be held the connector only, when you are assembled for the connector and P.C.B.

When it shall be used the connecter, the P.C.B. are held by the rivet certainty near mounting of the connector.

Acceleration of connector: 43.12m/s<sup>2</sup> or less.

(The connector shall not be added to be added to

resonance acceleration.)

## 7.Storage conditions

Shall be storaged in the house at -10 $\sim$ +40 $^{\circ}$ C,75 $^{\circ}$ RH or less .

No. IS-9890X 来歷/REV. 頁/Page 4/4 10

8.ウィスカーについて

当該品はウィスカーの発生を通常品よりも抑制する効果を 持たせた製品でありますが、ウィスカーの発生を無くす事を 保証する製品ではありません。

 $\frac{8. For \ whisker}{Applicable \ product \ has \ effect \ to \ suppress \ the \ occurrence \ of \ whisker \ than \ normal. }$ 

However, it is not a product that guarantees that there is no occurrence of whisker.